INPUT DEVICE AND ITS MANUFACTURE

Publication number: JP2001195190 (A)

Publication date: 2001-07-19

SUZUKI HISAO; HIRANO TOMIO; WADA TATSUYA + Inventor(s):

Applicant(s): YAZAKI CORP +

Classification:

- international: G08F3/03; G06F3/033; G06F3/041; H01H13/00; H01H35/00; G06F3/03; G06F3/033;

G08F3/641; H01H13/00; H01H35/00; (IPC1-7): G08F3/03; G08F3/033; H01H13/00;

H01H35/00

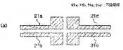
- European:

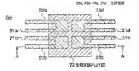
Application number: JP20000002906 20000111

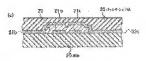
Priority number(s): JP20000002906 20000111

Abstract of JP 2001195190 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive touchless panel to make character input easy, with high resolution. SOLUTION: This input device is constituted of a substrate 20, plural lower electrodes 21a, 21b, 21c, 21d arranged on the substrate 20, a pyroelectric thin film 22 arranged on and in contact with upper parts of the plural lower electrodes and plural upper electrodes 23a, 23b. 23c, 23d arranged on the pyroelectric thin film 22. Thin films with lead-based perovskite structure such as a PLZT film, a PZT film, a PLT film, a PT film, a PCZT film are suitable as the pyroelectric thin film 22. A transparent input device can be constituted by forming the substrate 20 as a transparent substrate such as a class substrate and constituting each of the lower electrodes 21a, 21b. 21c. 21d and the upper electrodes 23a, 23b, 23c. 23d of transparent electrodes. Metal oxide films. etc., such as an ITO film are suitable as the transparent electrodes.







Data supplied from the espacenet database - Worldwide

Partial translation of Japanese Unexamined Patent Publication (Kokai) No. 2001-195190 (Ref. 4)

Title of the Invention: Input Device and Method of Making Same

Filing Date: January 11, 2000 Publication Date: July 19, 2001 Applicant: Yazaki Corporation

In a capacitive type touch panel, when a finger or a pen connected to a controller by means of a cable touches a touch sensor, the finger or the pen makes a capacitance coupling on the touch sensor. The controller detects a change in a charge amount due to the capacitance coupling. The controller detects each corner of the touch sensor and calculates X- and Y-coordinates of the touched point.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公無番号 特開2001-195190 (P2001-195190A)

(43)公第日 平成13年7月19日(2001.7.19)

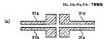
(51) Int.CL ¹		觀別記号	ΡI			テーマコート"(参考)	
G06F	3/033	360	G06F	3/033	360	Z 5B068	
					360	A 5B087	
	3/03	3 4 5	:	3/03	3 4 5 1	5 G 0 O 6	
H01H	13/00		HOIH E	3/00	2	A 5G055	
	35/00		35/00		x		
			審查游求	未辦求	縮求項の数10	OL (全 9 頁)	
(21)出職番号		特職2000-2506(P2000-2906)	(71)出職人	(71)出版人 000006895			
			矢統織		能株式会社		
(22)出顯日		平成12年1月11日(2000.1.11)	東京都推区三田1丁目4番28号				
			(72) 発明者	鈴木り	人男		
			愛知與變稱市石物町野田37-1				
			(72)発明者	平野 ?	8夫		
				静翔深。	緊島田市機井1-7-1 矢崎計器株		
			-	式会社》	ig .		
			(72)発明者	和田	整也		
				1.果到他	8田市模井1-7	7-1 矢橋計器株	
				式会社的	ą.		
			(74)代理人	1000838	06		
				弁理士	上三好秀和(外8名)		
						最終質に続き	

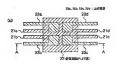
(54) 【発明の名称】 入力装置及びその製造方法

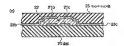
(57) 【遊鄉门

【課題】 文字入力が容易で、分解能が高く、且つコストが低いタッチレスパネルを提供する。

「解決手段」 基板20と、この基板20上に配置され、 複数の下部電機21 a、21 b、21 c、21 dと、 複数の下部電機21 a、21 b、21 c、21 dと、 複数の下部電機2 ととしている。 2 2 と、無策制度2 上に保障された規数の上部電板2 3 a、2 3 b、2 3 c、2 3 dとから構成されている。 焦電梅膜2 2 としては、P1.2 T版、P2.T版、P1.T版、P1.T版、P1.T版、P1.T版、P2.T版、P3.T版、P1.T版、P1.T版、P3.T版、P1.T版、P3.TM、P3.TM、







【特許諸求の範囲】

【請求項1】 基板と、

能紀基板上に配置され、所定の形状にパターニングされ た細数の)下部前端と、

前記下部指揮の上部に配置された焦電線膜と、

前記無電薄膜上に紀置され、所定の形状にパターニング された複数の上部溶練とからなることを結構とする入力 装潢。

「請求項2」 施設修需議職は、劉系ペロブスカイト機 造の焦維薄膜であることを特徴とする請求項: 組織の入 10 をペンや指などで押圧することによって、各種の操作を 力装置。

【網求項3】 前記無電線膜は、Pb・Lai-x (Z r、Ti!~。) O:であることを特徴とする請求項1 又は2記載の入力装置。

【請求項4】 前記基板は透謝基板であり、前紀下部常 極及び上部電極は、それぞれ透明単極から構成されてい ることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載 の入力装置。

【請求項5】 前紀基板はガラス基板であることを特徴 とする請求項1万至4のいずれか1項記載の入力膨騰。 【請求項6】 前記下部電極及び上部電極の少なくとも 一方は、金属酸化聚からなる透明電極で構成されている ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項記載の 入力影響。

【請求項7】 前記複数の下部報極は第1乃至第4の下 部電極から構成され、前記複数の上部電極は第1万至第 4の上部関係から構成されていることを特徴とする請求 項1万至6のいずれか1項記載の入力装置。

【結束項8】 基板上に複数の下部潜極を形成する工程

宿記下部常極の上部に集湾薄謄を、ゾル・ゲル法を用い

て堆積する工程と、 給記集器領部上に、複数の上部階級を形成する工程とか

らなることを特徴とする入力装置の製造方法。 【請求項9】 約記ソル・ゲル法を用いて堆積する工程 は、劉系ペロプスカイト構造酸化物を維持する工程であ ることを特徴とする請求項8記載の入力装置の製造方

【請求項10】 前記鉛系ペロプスカイト構造像化物を 堆積する工程は、

前記點系ペロブスカイト構造酸化物と間じ結晶構造で、 前記前記鉛系ペロプスカイト構造酸化物より特定の金属 元素が少ない種類と、前配鉛系ペロプスカイト構造酸化 物からなる態とを受買に積燃し、多階構造を形成するス テップと.

前記多路構造に対して熱処理を行い、前記多路構造を… 体化するステップとからなることを特徴とする誘環項9 記載の入力製置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、タッチパネル(タ ッチレスパネル〉、タブレット、デジタイザ等の座標。 文字、図形等の入力装置に関する。

[0002]

【従来の技術】 囃子手機、パーソナルコンピュータ、ワ ードプロセッサ、複写機、電話機などの種々の機器の人 力装置には、透照タッチパネルが用いられている。透照 タッチパネルは、CRTや液晶表示素子などのディスプ レイの表示面を透視しながら、透明タッチパネルの表面 行う入力装置である。このように、タッチパネルは、デ ィスプレイ上の所定の箇所を指等で触れるだけで、コン ビュータや情報機器を対話的、直燃的に操作出来るとい う使い易さがある。このため、銀行のATMやキャッシ ュ・ディスペンサ、鮫の巻売機、カーナビゲーション、 プラント階報装置、各種情報端末等にも使用され、今後 も、更に広範な分野で使用される可能性を有している。 【0003】タッチパネルの方式としては、抵抗騰式。 静電容儀式、光学方式などがある。抵抗膜式タッチパネ 20 ルは、図8に示すように、上部電極82と下配電極84 及び上下電極間のスペーサ83で構成されている。上部 電極82を指やペン81で押すと、上部電極82と下部 職様84が接触して、抵抗値が変化するため位置が確認 され、所定の指ּ網が入力される。際名に示す抵抗騰式を ッチパネルにおいて、位機を確認するためには上部電極 82と下部繼極84が接触するまでパネルを押す必要が ある。そして、抵抗激式の透明タッチパネルの場合は、 適明基板上に透明な上部電極82と下部電極84を対向 させた総消を有している。この抵抗脳式タッチパネル 30 は、上部電極82を押した場合の圧力が、透明基板の下 に影響された海墨表示等層に影響を及ぼさないような工 夫が要求される。また、入力面が汚れたり傷が付きやす

【0004】 一方、静徽容録式タッチパネルにおいて は、指や、コントローラにケーブルで接続されたベン等 が、タッチセンサに触れると、指やペン等はタッチセン サに容疑結合することになる。この容量結合による準荷 景の変化をコントローラが測定する。コントローラは各 コーナーの測定を行って、入力場所のX、Yの座標値を 40 計算する。静電容量式タッチパネルにおいては、意識変 動、金属物体や人々の接近、放射ノイズなどが浮遊容器 値に影響を及ぼす問題がある。また、辞電容量式タッチ パネルも、入力面が汚れたり。傷が付きやすい欠点を有 している。

い欠点を容している。

【0005】 砂近、板材線式タッチパネル及び静築容量 式タッチパネルの他に、光学方式タッチパネルが提案さ れている。光学が式タッチパネルは、関分に示すよう な、赤外線LED91a、91b, …91k, 911; 93a, 93b, …93eとフォトトランジスタ (PT 50 r) 92a, 92b, ..., 92k, 921; 94a, 9

4 b. …9 4 e からなる光センサを使用した赤外線輸出 方式のタッチパネルである。光学方式タッチパネルにお いては、赤外線ビームを発光するLED91a、91 b. ...91k, 911:93a, 93b, ...93e27 の赤外線ビームを受けるためのPTェ92 a、92 b、 92k、921:94a, 94b, ...94eが各 々、横方向、縦方向に数寸備配置されている。全PTで が動作状態においては、1個のLEDの素子から発光さ れる赤外線ビームは複数のPTェに入力されてしまう り慣々に動作を検出出来るようになる。この赤外線ビー ムが指等で遮断された状態をX軸、Y軸で検出し、コン ピュータへ送信することにより、タッチ位置を認識する ことが出来る。

[00008] 【発明が解決しようとする課題】 このように、従来の抵 抗膜式タッチパネル及び静電容量式タッチパネルでは、 透明暴仮の下に配置された液晶表示装置等の表示装置 に、ペンや捨など押圧の効果が影響を及ぼさないような

【0007】また、従来の抵抗膜式タッチパネル及び静 電容量式タッチパネルは、人力圏が汚れたり傷が付きや すい欠点を有し、痕跡等での使用においては、衛生上好 ましくない場合も生じる。

合や、故障しやすいという不都合を有していた。

【〇〇〇8】更に、従来の抵抗機式タッチパネル及び静 電容量式タッチパネルは、透明タッチパネルの表面をペ ンや指などで、ある程度強く押圧しないと入力出来ない ため、文字入力するための滑らかな入力が困難であると いう問題を有していた。

【()()()()1 …方、光声音式のタッチパネルでは位器検 出の分解能は発光素子と受光素子の数に依存するため、 分解能を向上するためにはコストが高くなる。 [0000]

【樂雕を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明による入力装置は、基板と、この基板上に配 粛された複数の下部電極と、この下部電極の上部に配置 された焦滑薄粉と、この修常薄膜上に配置された複数の 上部電機とからなることを特徴とする。ここで、複数の 影雷極も、所定の形状にパターニングされている。

【0011】焦電効果とは、赤外線を受けるとその熱エ ネルギーを吸収して内部に自発分極を起こし、そのわず かな温度変化に比例して表面に電荷が誘起される現象で ある。

【0012】従って、焦電線膜を複数の上部電極と複数 の下部情報とで挟んだ構造としておけば、体徴効果によ り人能の指の熱(赤外線)を感知して、人間の指の位置 を認識することが出来る。このため、非接触型(タッチ

型であるということは入力パネルを強く増す必要が無い ということである。従って、線入力を滑らかに行うこと が出来る。このため、文字が簡単に書け、文字の観認識 が少なくなる。また、分解能を上げるために、光声音式 のタッチパネルのように、発光、検出素子を増やす必要 が無い。つまり、本発明の入力装置の分解能を上げるた めには、電極パターンの変更で対応可能である。

【0013】焦電薄膜としては、例えば、鉛系ペロプス カイト構造の無電薄膜を使用することが可能である。鉛 が、対向する…対の素予制士を原次動作させることによ 10 系ペロプスカイト構造の焦電薄膜のキュリー温度は組成 によって変化するが大体250~450℃である。比誘 准率は250~400程度のであるが、焦電材料として 適当である。鉛系ペロプスカイト構造の焦電薄膜として は、PbxLax-x (ZrxTii-v) EOs等が 使用可能である。特に、しゅ4/T165/Zr35と La7/T165/Zr35の組成のPbxLa1-x (ZryTil-y) Oaが、無電係数が大きく優れて

【0014】また、本発明の入力装置において、基板を 工夫が要求され、表示装置が複雑化し、高価になる不都 20 透明基板とし、下部電極及び上部電磁を、それぞれ透明 電極から構成すれば、透明タッチレスパネル等の透明入 力装置を構成することが可能である。例えば、基板を、 ガラス系板とし、下部微極及び上部電極を金属酸化膜か らなる透明電極で機成すれば良い。

> 【0015】更に、複数の下部維極を第1乃定第4の下 部電磁から、上部電極を第1万至第4の上部電極から構 成すれば、簡単に2次元原機の入力位置を認識出来る。 【0016】本発明の入力装置の製造方法は、(イ) 器 極上に複数の下部電極を形成する工程と、(ロ)下部質 30 極の上部にゾル・ゲル法を用いて焦電薄膜を堆積する工 程と、(ハ) この焦電停職上に複数の上部電極を形成す る工程とからなることを特徴とする。

【0017】ここで、ゾル・ゲル法を用いて堆積する工 程は、鉛系ペロプスカイト構造酸化物を堆積する工程で あることが好ましい。

【0018】そして、この鉛系ペロプスカイト構造酸化 物を堆積する工程は、(a)目的とする勤系ペロプスカ イト構造酶化物と同じ結及線造で、この約系ペロプスカ イト構造酸化物より特定の金銀元素が少ない種層と、日 下部電極は、所定の形状にパターニングされ、複数の上 40 的とする鉤系ペロプスカイト構造酸化物と関係に特定の 金属元素を含む腐とを交互に積勝し、多層構造を形成す るステップと、(b) この多層構造に対して熱処理を行 い、多器構造を一体化するステップとからなることが好 ましい。特に、4層以上の多層構造を形成してから熱処 理を施すマルチシーディング法を用いれば、450~5 ○ 0 ℃程度の低温の特色理で所写の焦電薄膜を堆積出来 Z.

【発明の実施の形態】次に、路面を参照して、本発明の レス)の入力装置を構成することが可能である。非接触 50 実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同

一又は類似の部分には到一又は類似の符号を付してい。 る。ただし、微面は模式的なものであり、厚みと平面す 法との関係、各層の服みの比率等は現実のものとは異な ることに預意すべきである。従って、具体的な形みやす 法は以下の規則を参酌して判断すべきものである。また 図面料互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる 部分が含まれていることは知論である。

5

[0020] 図1(c)に示すように、本発明の実施の 形態に併る入力装置は、基板20と、この基板20上に 配置された複数の下部電響21b、21cと、複数の下 10 部準榜21b,21cに接してその上部に配置された焦 電線膜22と、焦維浮膜22上に配置された複数の上部 電極23b、23cとから構成されている。更に、複数 の上部窓橋235、23cの上には、パッシベーション 撥25が形成されている。複数の下部電極は、捌1

(a) に示すように、第1の下部窓棒21a、第2の下 部電標216、第3の下部電標21c、及び第4の下部 戦級21dを構成するように、形定の形状にパターニン グされている。複数の上部電極も、関1 (b) に示すよ うに、第1の上部電極23a、第2の上部構模23b、 第3の上部電機23c、及び第4の上部電極23dを構 成するように、所定の形状にパターニングされている。 図1(b)のA-A方向に沿った断泥図が、図1(c) である。

【0021】本発明の実施の形態に係る入力装置におい では、下部電極21a, 21b, 21c, 21d及び上 郵電機23a, 23b, 23c, 23dの厚さは100 nm~200nm程度が分ましい。また、焦電器膜22 の厚さは300 nm~1 um程度が好ましい。このうち 特に、焦電線膜22の原さは300nm~500nm程 30 度が、透明度の点から好ましい。

【OC22】 図1に示すように、焦斂薄膜22を複数の 上部道極23a, 23b, 23c, 23dと複数の下部 電極21e, 21b, 21c, 21dとで挟んだ構造と しておけば、焦電効果により人間の指の熱(赤外線)を 感知することが可能出る。従って、複数の上部電極23 a, 23b, 23c, 23d, 及び複数の下部電網21 a. 21b、21c、21dのそれぞれと、これらの外 側に配置された周辺回路とを接続しておけば、人間の推 いはこれによる循圧等しくは抵抗の変化を態定し、この 変化に対して所定の個号組塑をすれば、人間の指の位置 を認識することが出来る。このようにして、本発明の実 怖の形態によれば、非接触型(タッチレス)の入力装置 を構成することが可能である。

【0023】図1に示す本発明の実施の影響に係る入力 基治に用いる体情感膨上しては、斜系ペロプスカイト構 語の鑑賞薄膜であるPLZT (Phylates (Zr 、Ti:-v) Oa) が使用可能である。特に、La4 /Ti65/Zr35とLa7/Ti65/Zr35の 50 ジストをスピンコートし、このフォトレジストをフォト

組成のPLZTが、焦端係数が大きく優れているので好 選である。

【0024】更に、図1に示す本発明の実施の形態に係 る入力装置において、基板20を透り基板とし、下網部 極21a, 21b, 21c, 21d及び上部電極23 a, 23h, 23c, 23dを、それぞれ透明電極から 構成すれば、透明タッチレスパネル等の透明入力装置を 構成することが可能である。例えば、基板20を、ガラ ス基板やサファイア(AlzOa)基板等の透明基板と し、下部電極21a, 21b, 21c, 21d及び上部 縦欄23a, 23b, 23c, 23dを金銭粉化機から なる透明電極で構成すれば良い。金属酸化膜としては酸 化錫(SnOz)や錫(Sn)をドープした酸化インジ ウム (1 TO) 等が好論である。特に! TOが、常気紙 抗が低く透明度にも優れているので好ましい。

【0025】なお、透明タッチレスパネルにする必要が 無いときは、基板20としては、シリコン(Si) 基板 や操化理素(SiC)基板等の半導体基板、白金(P 1) 、タングステン(W)、チタン(T1)、モリブデ 20 ン (Mr.) 等の高継点金羅基板、並いはアルミニウム (A1) 等の低機点金網基板が使用出来る。同様に、選

明にする必要が無ければ、下部電極21a, 21b, 2 1 c, 21 d及び上部電極23 a, 23 b, 23 c, 2 3 dを、多結晶シリコン、高融点金属、若しくは高融点 金塚のシリサイド (PISIz, WSiz, TIS iz、MoSiz)等、或いはこれらのシリサイドを用 いたポリサイドで構成しても良い。多結系シリコンは赤 外線に対して透明であるので、焦電効果には好適であ る。次に、図2及び図3を参照して、本発明の実施の形 様に係る入力装置の製造方法を説明する。ここでは、図 3 (d) に示すような、基板20としてガラス基板、下 総電響21a, 21b, 21c, 21dとしてITO 膜、焦端薄膜22としてPLZT膜、上部障機23a, 23b, 23c, 23dとして、1 TO膜、パッシベー ション膜25として、シリコン酸化膜(S10g)を用 いる場合について説明する(但し、これらは一例であ り、他の材料についても、同様な手法が適用できること

は、当業者であれば容易に理解出来るであろう。)。 【0026】(イ)まず、図2(a)に示すように、ガ の勢(赤外線)を感知したことによる電荷級の変化、或 40 ラス基板20を用量する。そして、このガラス基板20 トに、図2(h)に示すように、第1金羅酸化膜からな る下部電極材料21として170度を堆積する。170 膜は、真空蒸着法、スパッタリング法、化学的気相堆積 法(CVD法)等で形成すれば良い。買いは、インジウ ム(1n)と錫(Sn)の合金を酸素雰囲気中で反応性 蒸消法、反応性スパッタリング法で形成する方法、イン ジウム (1n) と編 (5n) の合金を、その後微化処理 して、! TO膝を形成する方法等が使用可能である。 【0027】(コ)次に、1TO膜21の上にフォトレ

リソグラフィー法を用いてバターニングする。そして、 このフォトレジストパターンをマスクとして用い、1丁 ○腸21を反応性イオンエッチング(RIE)法で選択 的にエッチング輸去する。その後、フォトレジスト膜を 剥削すれば、図2(e)に示すように、下部電極材料 (ITO膜) 21が所定の形状にパターニングされ、下 配徴機21cが形成される。

【0028】 (ハ) そして、 関2(d) に添すように、 下部電極21cの上部に焦電機膜22としてPLZ下機 を堆積する。PL2T膜22は、いわゆる「ゾル・ゲル 法」を用いて堆積すれば良い、具体的には、原料として 群機釣Pb (CHs COO) a, ジルコニウムーnープ ロポキサイドZ: (OC:H:) 4、チタンイソプロポ キサイドTI [(CHs) z CHO] s を用数する。そ して、酢酸鉛三水和物を脱水し、NHs中で無水エタノ ールで環流しアルコキシド化し、熱処理の際に酸化約P 50の揮発を抑制する鉛前駆体溶液とする。その後、ア ルコキシチタンをこの鉛筋躯体溶液に添加し、PT前駆 体溶液とする。また、アルコキシチタン、アルコキシジ ルコニウム、ランタンエトキシドを約前駆体溶液に添加 20 ゲされ、上部溶線23cが形成される。 しPLZT前駆体溶液とする。PT種類及びPLZT類 はガラス基板20上に化学溶液堆輸法(CSD法)によ るディッピング処理を繰り返すことにより形成する。C SD法として、例えば、アルコキシド・アルコール治液 に、基板を入れて徐々に引き上げる際に基板表面に形成 される膜を利用するディッピング法が使用可能である。 **並いは、これらアルコキシド・アルコール密港を、開新** させた基板上に綴下して形成するスピン法でも良い。例 - えば、引き上げ速度10cm/分のディッピング法によ り、厚さ40mmのPT剛層が維験出来る。PL2T層 30 り、低温で形成できる。特に、マルチシーディング法を は1回のコート処理で厚さが約60nmの薄膜が堆積出 来る。PT種類についてコート処理を繰り返し、所定の 厚さを得たら、次に、PL2T層についてコート処理を 繰り退せば、「シングルシーディング法」となる。一 方、薄いPT種間と薄いPLZT層を交互に繰り返して 重ね、多層構造を形成し、衝電の脚さを得るようにすれ ば、「マルチシーディング法」となる。即ち、これらの 税酬構造を形成した後、110℃において、約5分の乾 最処理。その後350℃の熱分解処理により。緩懸から 有機成分を除去する。これら処理の後、「マルチシーデ 40 形態や変形例、実施例及び運用技術等が明らかとなる ィング法:の場合は、更に、空気中において、450~ 500℃で、2時間の熱処理を行えば、P1.2 T膜22 が形成出来る。「シングルシーディング法」の場合は、 600℃以上で、2時間の熱処理を行えば、PLZT膜 22が形成出来る。なお、薄いPZT種絡と薄いPLZ 丁層を受互に多層構造を形成し、その後熱処理を行うマ ルチシーディング法でも含い。

【0029】(エ)次に、PL2T機22の上にフォト レジストをスピンコートし、このフォトレジストをフォー トリソグラフィー法を用いてパターニングする。そし

て、このフォトレジストパターンをマスクとして買い。 PLZT膜22をRIE 誌で選択的にエッチング除去す る。その後、フォトレジスト灘を到際すれば、図3 (a) に示すように、焦電額膜22が所定の形状にバタ ーニングされる。

【0030】(ホ) その後、図3(b) に示すように、 無電薄膜22上に第2金属酸化膜からなる上部電機材料 23として!TO膜を堆積する。!TO膜23は、真空 蒸輸法、スパッタリング法、化学的質相堆額法 (CVD) 10 法) 等で形成すれば良い。成いは、インジウム・餅の台 会(In-Sn)を、その後酸化処理して、ITO際2 3を形成しても良い。

【0031】 (へ) 次に、ITO膜23の上にフォトレ ジストをスピンコートし、このフォトレジストをフォト リソグラフィー法を削いてパターニングする。そして、 このフォトレジストパターンをマスクとして用い、1丁 O膜23をRIE法で選択的にエッチング除去する。そ の後、フォトレジスト勝を網離すれば、図3 (c) に示 すように、上部電極材料23が所定の形状にパターニン

[0032] (ト) 次に、上部総権23cの上に、CV D法を用いて、シリコン酸化膜(SiOz)を堆積す る。その後、化学的機械研磨(CMP)法等により、平 超化すれば、綴3(4)に示すような寒雨にパッシベー ション 25 が形成された本発明の実際の形態に係る人 力装置が完成する。

【0033】上記のように、本勢卵の実施の形態に係る 入力装置の製造方法によれば、無電解膜の材料としての PLZT薄膜22を、ゾル・ゲル法を用いることによ

使用することにより、PLZT薄膜22を500で以下 で形成可能である。このため、基板20、下部電極21 a, 21b, 21c, 21d及び上部電極23a, 23 b、23c,23dの材料の選択の食由度が増大し、簡 単且つ安価に高性能な入力装置を製造可能である。

【0034】 (実施の形態の変形例) 本発明は上記の尖 施の影響によって記載したが、この開示の一部をなす論 述及び醤油はこの発明を製定するものであると理解すべ きではない。この規元から当業者には様々な代替支施の

【0035】 例えば、鉛系ペロプスカイト構造の焦電簿 膜としては、上記のPLZT以外に、PZT:Pb(Z r. Ti.-x) On. PLT: Pb x Lai -x Ti Os, PT: PbTiOs, PCZT: PbxCa 1-x (Zry T11-y) Os 等の材料が使用可能で ある。

【0036】図4は、本発明の実施の形態の第1変形例 としての、P2T糖12を無電薄膜として用いた場合の 50 人力装置の一部断面図である。PZT膜12は、焦電係 数が1.8~2.0×10-8 (C·cm-2·

K-1)程度の高い値を有するので、高感度且つ正確な 入力装置が提供出来る。

【0037】図5は、本発明の実施の影態の第2変影例 としての、PLT膜13を焦端薄膜として用いた場合の 入力装置の…福斯治院である。

[0038] 図6は、本発明の実施の形態の第3套形飾 としての、PT膜:4を魚電薄膜として用いた場合の入 力装物の一部新面図である。 PT勝1 4は、焦電係数が 6. 0×10-8 (C・cm-2・K-1) 程度の高い 値を有するので、高感度呈つ正確な入力装置が提供出来

【0039】例7は、本質側の実施の影像の第4変形例 としての、PC2丁腺15を修電線線として用いた場合 の入力装置の一部新面図である。

【0040】また、図1においては、4個の上部電概2 3 a, 2 3 b, 2 3 c, 2 3 d と 4 個の下部電極 2 1 a, 21b, 21c, 21dを示したが、本発明の上部 単極及び下部準極の儒数はそれぞれ 4 餌に張られない。 マトリクス状に多数の上部電極及び下部電極を配置する 20 係る入力装置の一部断而置である。 ことも可能である。膨ち、マトリクスの交点に位置する 一組の上部消極、焦滑線膜及び下部消極でピクセルを構 成し、それぞれのピクセルをビット線及びワード線でラ ンダムアクセス出来るようにしてもかまわない。この場 含、各ピクセルに、読み出しトランジスタやリフレッシ ュトランジスタを設けても良く、ピット線及びワード線 毎に選択トランジスタを設けて、行又は列毎に読み出す ように駆動してもかまわない。

【0041】このように、本発明はここでは記載してい ない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。従っ 30 18 指 て、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請 求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるも のである。

[0042]

【発明の効果】本発明の入力装置によれば、熱(赤外 線)を検出する方式であるため、タッチパネルに接触す る必要が無い。このため、線入力を潜らかに行うことが 出来、文字入力も容易である。

【0043】本発明の入力装置によれば、分解能を上げ るために発光、検出素子を増やす必要が無く、遺橘パタ 40 91a, 91b, …91k, 91l; 93a, 93b. ーンの変更で対応可能であるため、構造が簡単で、安価 である。

【0044】本発明の入力装置の製造方法によれば、ゾ ル・ゲル弦を使用することにより500℃以下で良好な

焦電薄膜を形成可能である。このため、基板、下部策極 及び上部電極の材料の選択の自由度が増大し、簡単且つ 安価に、高性能な入力終間を製造可能である。

「陰悪の物単左数部】

【図1】図1 (a)は、本発明の実施の形態に係る入力 装置の下部電極を示す平面際、図1(も)は、この入力 装置の上部電極筆から厚た上面図、図1 (c)は、図1 (b)のA-A方向に沿った新面である。

【図2】本発明の実施の形態に係る入力装置の製造工程

10 を説明するための工程断測器である(その1)。 【図3】本発明の実施の形態に係る入力装備の製造工程

を説明するための工程斯遊図である(その2)。 【図4】本発明の実施の形態の変形例(第1変形例)に

係る入力装置の一部新面盤である。 【図5】本発明の実施の形態の変形例 (第2変形例) に

係る入力装置の一部断面器である。 【図6】本発明の実施の形態の変形例(第3変形例)に

係る入力装置の一部断面器である。 【図7】本発明の実施の形態の変形例(第4変形例)に

【図8】抵抗職式タッチパネルの構造を説明するための

模式的な新州頭である。 【関9】光学方式タッチパネルの構造を説明するための

様式的な平面図である。 【符号の説明】

12 無端薄膜 (PZT膜)

13 焦燉溶胶(PLT膜)

14 海雷落膜 (PT膜)

15 焦燉溶膜 (PCZT膜)

20 基板

21a, 21b, 21c, 21d 下鄉電櫃

22 集資辣搬 (PLZT膜)

23a, 23b, 23c, 23d 上部電標 25 パッシベーション際

81 ペン

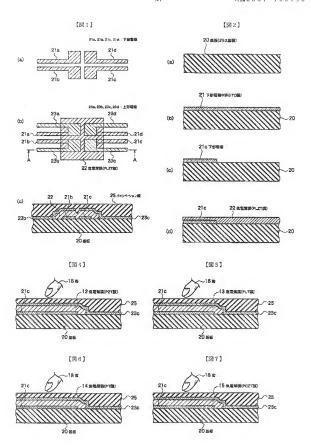
82 上部電極82

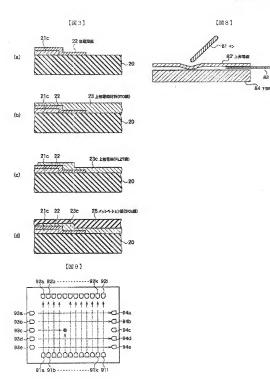
83 スペーサ

84 下部電極

…93e 赤外線LED 92a, 92b, ..., 92k, 921;94a, 94

b, …94e フォトトランジスタ (PT:)





フロントベージの続き

ドターム(参考) 58068 AA01 AA21 BB00 BC03 BC07 BC13 8D14 8020

58087 AA09 AB02 AE00 CC12 CC13

CC14 CC16 CC31

SG006 #A04 AB00 AC00 AZ05 CB05

(DOO DDOO F814 FB17 FB19

F830 F939 FD02 JA02 JB00

JC00 J000 JF00

56055 AA11 AA15 A808 AE06 AE16

AG02 AG08